

<<半导体芯片制造职业技能鉴定指南>>

图书基本信息

书名：<<半导体芯片制造职业技能鉴定指南>>

13位ISBN编号：9787504637581

10位ISBN编号：7504637580

出版时间：2004-4

出版时间：北京希望电子出版社，中国科学技术出版社

作者：赵丽华编

页数：305

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

内容概要

本书是《信息产业部电子行业特有工种职业技能鉴定指导丛书》的一种。

本书首先介绍《半导体芯片制造工国家职业标准》，全书内容在技术难度上严格限定在此“标准”的范围之内，同时在具体的技术内容力求反映半导体芯片制造技术、当前发展的实际状况，按照中级、高级、技师和高级技师四个等级知识要求和技能要求编写了知识解答、专业知识练习以及职业技能鉴定用的模拟试题，书中还详尽地提供了芯片制造中各类化学制品安全使用的基本知识，供考生系统复习和检验自己的技能水平之用。

本书可供相关的职业技能鉴定机构组织升级考核复习和申请参加技能鉴定人员自学之用。对于各类职业技术学校师生，相关专业技术人员也有一定的参考价值。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>